

第 23 回 通電焼結 (SPS) 研究会

「通電焼結プロセスによる材料研究の新展開」

2018 年 12 月 6 日 (木) ~ 7 日 (金)

【協賛】

一般社団法人粉体粉末冶金協会 独立行政法人日本学術振興会先進セラミクス第 123 委員会
一般社団法人日本セラミクス協会 INTERNATIONAL CERAMIC FEDERATION (ICF)

講演者(予定)

【特別講演】：朝日酒造・平澤 聡「日本酒」

後藤 孝（東北大学名誉教授、長岡技術科学大学特任教授、国際セラミクス連盟 ICF 会長）

鴫田 正雄（株式会社エヌジェーエス）

ジャブリ カレド（株式会社シントーランド）

中嶋 快雄（北海道総合研究機構）

三沢 達也（佐賀大学）

鈴木 庸久（秋田県立大学）

小出 学（長岡工業高等専門学校）

水内 潔（大阪産業技術研究所）

本間 智之（長岡技術科学大学）

菊池 光太郎（エス・エス・アロイ株式会社）

村松 尚国（日本ガイシ株式会社）

吉田 英弘（物質・材料研究機構）

上野 敏之（島根県産業技術センター）

杉山 重彰（秋田県産業技術センター）

太田 道広（産業技術総合研究所）

延田 勝彦（富士電波工機株式会社）

南口 誠（長岡技術科学大学）

大柳 満之（龍谷大学）

※順不同、敬称略

会場：長岡技術科学大学・マルチメディアセンター

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1

参加費：聴講無料（聴講のみ資料代¥3,000/宿泊・懇親会・資料代¥13,000）

懇親会：有料 ※12月6日研究会終了後 宿泊先 蓬平温泉「よもやま館」ホテル内にて

当日予定：12月6日（木）13：00～18：00 12月7日（金）9：00～13：00

■申込方法：下記、申込先までメールまたは FAX にてご連絡ください。

【問い合わせ先】 南口誠（第 23 回通電焼結研究会事務局内）

長岡技術科学大学 材料システム工学高温材料 研究室 Tel:0258-47-9709

■通電焼結研究会事務局 電子メール: spsforum_1015@yahoo.co.jp